전자소자 (김학린)

HW#1 (03/16, 월요일) - (제출마감일 : 3/28 토요일)

- 1. Covalent bonding에서 bonding force의 물리적 근원을 설명하고, conductivity 특성과 이러한 특성이 나타나게 되는 이유에 대하여 설명하시오.
- 2. Energy bandgap 양상에 따라서 conductor/semiconductor/insulator로 나누어짐을 설명하시오.
- 3. 4족 반도체 Si crystal에서 energy bandgap diagram이 형성됨을 설명하시오.
- 4. Effective mass 개념에 대해 설명하시오.
- 5. Intrinsic semiconductor에서 온도에 따른 intrinsic carrier density 양상을 bandgap diagram과 Fermi-Dirac function으로 설명해 보시오.
- 6. Doping type에 따른 majority carrier, minority carrier 양상을 bandgap diagram을 이용하여 설명해 보시오.
- 7. N type doping된 반도체에서 온도 조건에 따라 carrier density 변화 양상을 energy bandgap diagram과 Fermi-Dirac distibution 함수로 설명해 보시오.
- 8. Mobility에 대해 설명해 보시오.
- 9. Drift current와 diffusion current에 대해 수식적으로/개념적으로 설명해 보시오.
- 10. PN접합 diode에서 bias 조건에 따른 carrier의 flux 양상과 current 양상을 drift 성분과 diffusion 성분, 그리고 net 성분으로 설명해 보시오. (bandgap diagram의 변화와 함께 quisi-Fermi level 변화를 같이 그려가면서 정성적으로 설명바람)
- 11. PN 접합 diode에서 built-in potential이 존재함을 설명하시오. Doping density에 따른 Depletion width에 대해 구해 보시오.
- 12. Ideal diode equation을 유도하시오.
- 13. Quasi-Fermi level에 대해 설명해 보시오.
- 14. MS contact에서 work function 관계에 따라 Schottky contact과 Ohmic contact이 나타 남을 bandgap diagram을 통해 설명하시오.
- 15. Vaccum level, electron affinity, work function 개념에 대해 정의하시오.

HW은 자필로 작성하여 제출바람